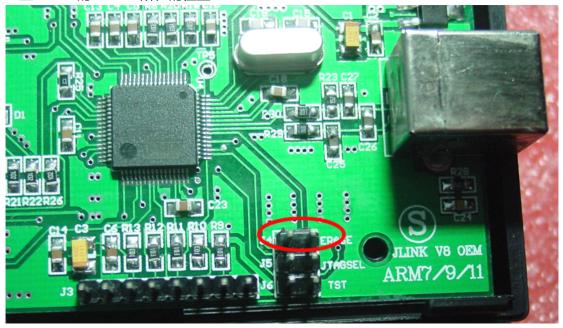
JLINK 烧写步骤

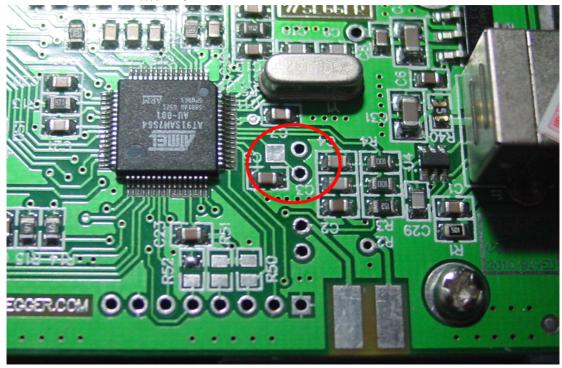
步骤 1 擦除 FLASH (需要先擦除 FLASH 后 JTAG 才能连接得上)

上电-->拉高 ERASE(短接跳线)-->等待 20 秒-->断电-->恢复 ERASE(移除跳线).

A型 JLINK 的 ERASE 所在的位置:



B型 JLINK的 ERASE 所在的位置:

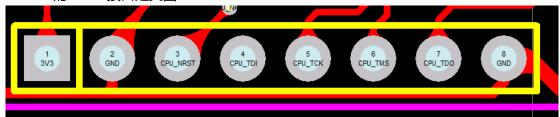


步骤 2 恢复使用另外的 JLINK 连接需要烧写固件的 JLINK

1.JLINK 上面的 JTAG 接口图:(左边为第一脚)



JLINK 的 JTAG 接口定义图:



从左到右分别为: VCC,GND,NRST,TDI,TCK,TMS,TDO,GND.

用来烧写的 JLINK 的 JTAG 定义如下:

				ı		
VTref	1 (•	2	NC	VCC	<> VTref
nTRST	3 •	•	• 4	GND	GND	<> GND
TDI	5 •	•	6	GND	_	
TMS	7		8	CNID	CPU_NRST	<> RESET
	_ / •	•	• 0	GND	CPU_TDI	<> TDI
TCK	9 (•	1 0	GND	_	
RTCK	11	•	12	GND	CPU_TCK	<> TCK
TDO	13		14	GND	CPU_TMS	<> TMS
					CDIL TDO	4 > TDO
RESET	15	•	1 6	GND	CPU_TDO	<> TDO
DBGRQ	17	•	18	GND	GND	<> GND
5V-Supply	19	•	20	GND		
uppi				0		

步骤 3 使用 J-FLASH 来烧写 JLINK

在烧写 FLASH 前,我们需要确认 JLINK 已经连接上待烧写的 JLINK.

运行 jlink.exe 如果已经连接上.会显示如下信息:

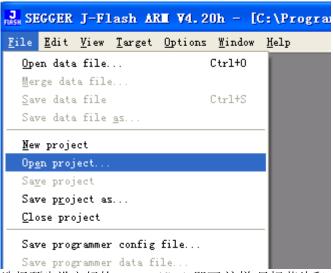
```
SEGGER J-Link Commander V4.20h ('?' for help)
Compiled Oct 5 2010 19:11:57
DLL version V4.20h, compiled Oct 5 2010 19:11:41
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Oct 5 2010 08:59:59
Hardware: V8.00
S/N: 20100214
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.319V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
#0 Id: 0x3F0F0F0F, IRLen: 04, IRPrint: 0x1, ARM7TDMI Core
Found ARM with core Id 0x3F0F0F0F (ARM7)
JTAG speed: 100 kHz
J-Link>
```

如果显示没有发现芯片.则可能:

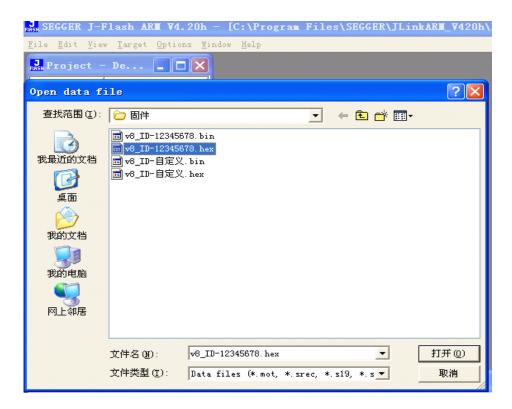
- 1.擦除不成功.
- 2.连接线没有接对或接反.

连接上芯片以后,我们就可以使用 J-FLASH 来对目标芯片编程.

J-FLASH 是 JLINK 的 FLASH 下载工具.使用前需要对目标芯片进行设定,这里可以使用设定好的工程模块. File --> Open project



选择预先设定好的 JLINK.jflash 即可.这样,目标芯片和 FLASH 等都配置好了. 再调入我们要下载的固件文件即可: File --> open data file 选择 HEX 文件就好.如果是选择 BIN 文件,则需要设置调入地址为 0x100000



再执行 Target --> Auto 即可进行自动编程. 烧写成功后.断开 JLINK 的电源,再接上 PC 即可正常使用.

Lucking....

